



平成 26 年 11 月 12 日

各 位

上 場 会 社 名 西 華 産 業 株 式 会 社  
代 表 者 取 締 役 社 長 西 裕 康  
(コード番号 8061 東証第 1 部)  
問 合 せ 先 責 任 者 取 締 役 専 務 執 行 役 員  
管 理 本 部 長 竹 中 健 一  
(TEL 03 - 5221 - 7101)

## 株式会社ワイケーシーとのタイ王国における合弁会社の設立に関する 「基本合意書」締結について

当社は、平成 26 年 11 月 12 日開催の取締役会において、株式会社ワイケーシー（本社：東京都武蔵村山市、代表取締役社長：小村英夫 以下ワイケーシー）とタイ王国にてプリント基板の製造・販売を目的とした合弁会社設立に関して基本合意書を締結し、BOI（タイ投資委員会）の認可等を条件として、具体的に検討を進めることを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 合弁会社設立の目的

このたびの合弁会社設立の検討に関する基本合意は、当社が本年 4 月にスタートいたしました中期経営計画「CS2017」の全体戦略の一つとして掲げております「グローバル戦略の加速」を推進するため、今後各種基板の需要の増加を見込めるタイ王国において、プリント基板の製造および販売拠点を設立することを目的としております。

合弁相手先でありますワイケーシーは、国内外において長年にわたり多種多様な基板を製造してきた実績を有しており、同社との合弁会社設立に向けた基本合意書を締結することを決定いたしました。

#### 2. 合弁会社の概要

合弁会社の名称や所在地、代表者、資本金、設立年月日、出資比率につきましては、今後協議して決定いたします。

#### 3. 合弁相手先の概要

- (1) 名 称：株式会社ワイケーシー
- (2) 所 在 地：東京都武蔵村山市伊奈平 1-32
- (3) 代 表 者：代表取締役社長 小村英夫
- (4) 事 業 内 容：各種基板の製造および販売
- (5) 資 本 金：279,131 千円
- (6) 設 立 年 月 日：昭和 43 年 7 月
- (7) 上場会社と当該会社との間の関係
  - ： 資本関係 該当事項はありません
  - ： 人的関係 該当事項はありません
  - ： 取引関係 該当事項はありません
  - ： 関連当事者への該当状況 該当事項はありません

#### 4. 日程

基本合意書締結：平成 26 年 11 月 12 日  
合弁契約書締結：平成 27 年 2 月（予定）  
合弁会社設立：平成 27 年 2 月（予定）

#### 5. 今後の予定

本件基本合意書の締結が当社業績に与える影響はありませんが、今後の取組み状況により業績に与える影響が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

なお、当該合弁会社の概要等、お知らせすべき事項が確定次第、速やかにお知らせしてまいります。

以 上